

POWER SEMICONDUCTOR Test Sockets



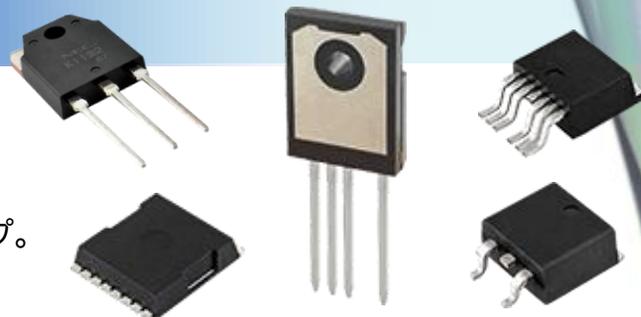
日本コネク工業株式会社
JC ELECTRONICS CORPORATION

パワー半導体用テストソケット

日本コネク工業では、低損失化・小型化など、最新のパワーデバイスの仕様に合わせ、信頼性の高いソケットを開発・製造しています。ご使用条件に合わせたカスタム製作も可能です。

パワートランジスタ用ソケット

TOパッケージ用テストソケット。
高電流・高耐圧・高温環境に対応し、
低アウトガス・ケルビン接続タイプもラインナップ。



DIPタイプ TOパッケージ
3端子用／4端子用



TOリードレス
パッケージ用



TO-252/D-PAK
パッケージ用

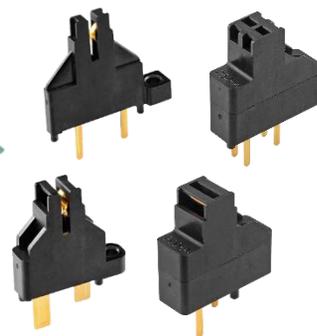
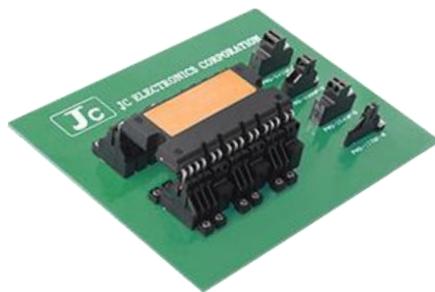


TO-263/D2-PAK
パッケージ用

IPM・IGBT用ソケット

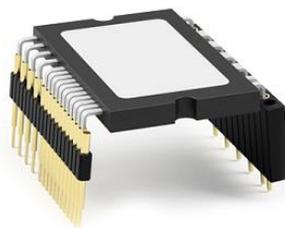
モジュール型 PMSシリーズ

複数のソケットを組み合わせ、
IPM、IGBT等の対象デバイスごとに
自由なレイアウトが可能です。



丸ピンソケットタイプ

シングル／デュアル、および極数のご指定が可能。
高耐熱やライトアングルタイプも。
ユニバーサル基板にも実装できます。



レーザーダイオード用ソケット

ピッチ・極数・ピン配置ごとの標準ラインナップはもちろん、高耐熱や大電流などのセミカスタム・フルカスタムのご提案が可能。
自社製のコンタクト部品を内蔵しており、安定した接触を得られます。



高耐熱 最大 220℃ 	高電流 最大 6A 	高耐久 挿抜回数 1万回 	特殊ピッチ ・ピン配列 	帯電防止 (ESD) 
--	--	--	--	--

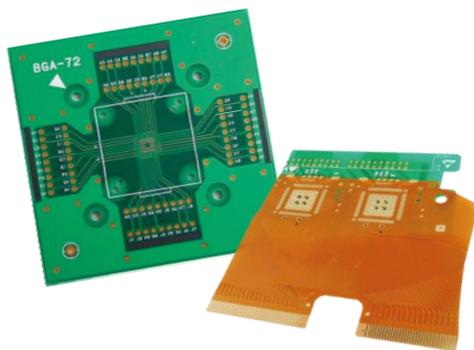
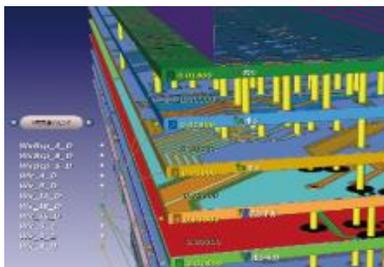
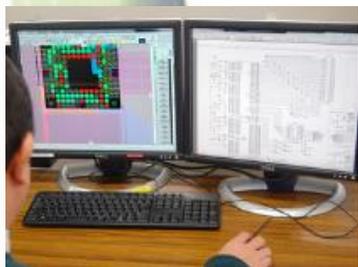
ソケットの注文を
ご検討なら...

プリント基板設計&実装も
ワンストップでお任せください!!

JC
CUSTOM
DESIGN

日本コネク工業は、ソケット・コネクタの設計と製造、基板製造、部品実装も可能なプロ集団。充実した設計・シミュレーション環境(*)を整え、ソケットと同時に基板・実装もワンストップでご提供いたします。

(*) 設計、解析シミュレーター：
CR8000/Design Force、ADS、EMPro など



その他 取扱製品

スプリングプローブピン・コネクタ
などの構成部品も、特殊仕様を含め
豊富に取り揃えています。



日本コネク工業株式会社
JC ELECTRONICS CORPORATION

✉ jc@connect.co.jp

☎ 06-6322-8280

